

SKU6035: ADAPTADOR DE ENCAPSULADO SOP8-SOP16, SO8-SO16, SOIC8-SOIC16 A DIP 16 PINES



Descripción

Enplas IC & Burn-in Socket, para encapsulados: SOP8-SOP16, SO8-SO16, SOIC8-SOIC16.

Características

- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar
- Socket OTS-16-1.27-04

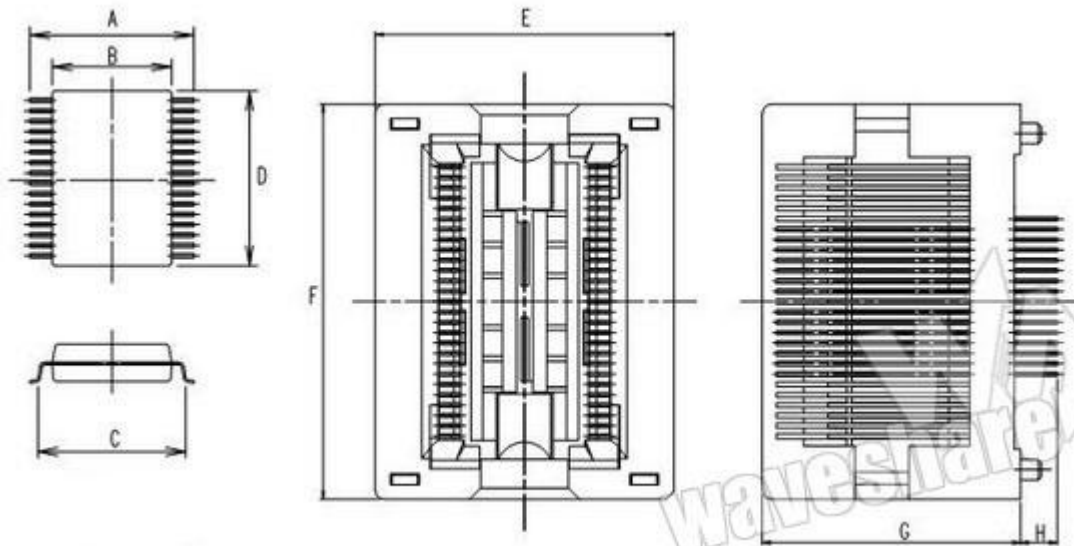
Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - SOP8-SOP16
 - SO8-SO16
 - SOIC8-SOIC16
- Paso: 1.27 mm
- Ancho: 7.5 mm

Dimensiones

A=10.4 mm
B=7.5 mm
C=9.2 mm

D= 12 mm
E=24 mm
F=16.32 mm



 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR DE ENCAPSULADO SOP8-SOP16, SO8-SO16, SOIC8-SOIC16 A DIP 16 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 02/02/2021	No. Parte: SKU6035	